



轻工科学与工程学院2025年本科生转专业实施细则

来源：轻工科学与工程学院 | 日期：2025-09-23 |

第一条 为进一步规范本科生转专业管理工作，根据《北京工商大学本科生学籍管理规定》、《北京工商大学本科生转专业管理规定》（北工商校发〔2021〕56号），和教务处《关于做好2025年本科生转专业工作的通知》（以下简称《通知》），结合我院实际，制定本细则。

第二条 除有特别规定外，本次申请转专业的学生应为具有我校正式学籍的2024级全日制本科生。

第一章 基本原则

第三条 促进学生发展。考量学生个人意愿，服务学生成长与成才，发挥学生专长，促进学风建设。

第四条 合理配备资源。根据各系师资、教学条件和专业发展等因素确定各专业转入的人数。

第五条 学校和学院宏观控制。根据专业热度、专业学生人数、招生和就业等实际情况对转入专业的审批实行适当调控。

第六条 规范操作程序。转专业工作本着公开、公平、公正原则进行。

第二章 申请条件

第七条 学生在学习期间对专业有兴趣和专长，并符合学校规定要求的，可以申请转专业且只能申请一个转入专业。具体要求详见本年度教务处《通知》。

第八条 我院可转入专业如下：

专业名称	学科类别	毕业学位
高分子材料与工程	理工类专业	工学
功能材料	理工类专业	工学
化妆品技术与工程	理工类专业	工学
高分子材料与工程（新材料智 造、智能财务双学士学位）	理工类专业	工学
环境工程	理工类专业	工学

生物工程（生物智造方向）	理工类专业	工学
应用化学（日化方向）	理工类专业	工学

第九条 同年级转专业申请条件

学生满足下列条件，可申请转入学院各专业同一年级，各专业接收转专业学生人数不设限：

(1)对高分子材料与工程专业、或功能材料专业、或化妆品技术与工程专业、或高分子材料与工程（新材料智造、智能财务双学士学位），或环境工程专业、或生物工程专业、或应用化学专业感兴趣，有志于在以上某一专业领域成为领军人物、专业人才；

(2)符合各专业的高考招生体检要求；

(3)在校期间无违法违纪行为，未受过学校纪律处分或处分已解除的。

(4)身心健康。

第十条 原则上学生转出我院各专业不设门槛。

第十一条 申请转出我院专业的需满足学校相关规定，以及拟申请转入学院和专业的相关要求。

第十二条 学生有下列情况之一的，原则上不得转专业：

(1) 以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的；

(2) 在读三年级（含）以上的；

(3) 正在休学、保留学籍的；

- (4) 已达到退学要求的；
- (5) 其他有失公平、公正、公开等情况的；
- (6) 属于第二学士学位学生、贯通培养学生；
- (7) 有违纪处分未解除的；
- (8) 其他经学校审核不适合转专业的；
- (9) 中外合作办学专业学生。

第三章 工作要求和程序

第十三条 学院成立转专业工作小组，包括学院领导班子、系主任、系党支部书记、系副主任、专业负责人、本科生教学秘书等。审核拟转入学生的申请材料并进行面试。

第十四条 学院通过转专业工作小组考核、召开党政联席会研究等形式确定本学院拟接收转入学生人数和名单。

第十五条 在转专业申请、审批、公示及学籍异动手续办理过程中如有特殊事由、特殊情形的，需经学院党政联席会协商讨论。

第十六条 为合理配备资源，引导学生理性选择专业，学院根据专业热度、专业分布结构、师资和教学条件、学生人数、招生和就业等实际情况对转专业的审批实行调控。

第十七条 在转专业申请、审批、公示及学籍异动手续办理过程中如有特殊事由、特殊情形的，需经学院院务会协商讨论，会议研究同意转专业的，将相关材料提交教务处复核批准，报送主管校长审批同意后，可转入申请专业学习。

第十八条 申请流程：

(1) 学生个人申请阶段，2025年9月15日-9月22日

申请专入我院各专业学生在9月22日24点前在教务系统发起转专业申请《通知》中的时间要求和操作流程，在教务管理系统完成申请提交、材料提交；

(2) 学生所在原学院审核阶段，2025年9月15日-9月23日

学生所在原学院于2025年9月23日24点前，完成核查学生的平均学分绩点、所在年级的专业排名、有无处分等条件并写入审核意见。

（3）我院审核阶段，2025年9月24日-9月28日

申请转入我院各专业的学生需参加各专业组织的面试，面试内容为转专业的理由、自身特长，以及对所转专业的认识、学习规划等。通过各专业面试小组评定确认接收的，于9月28日前经院务会研究确定我院拟接收转入学生人数和名单，最终完成审核并提交教务处。

第四章 附则

第十九条 本实施细则由轻工科学与工程学院负责解释,自学校正式启动2025转专业工作之日起施行。

北京工商大学轻工科学与工程学院

2025年9月11日

地址：海淀区阜成路11号、33号 北京市良乡高教园区，邮编：100048

京ICP备05004615号-1 京公网安备110402430072号

版权所有：北京工商大学

